

基于 VO_2 薄膜非致冷红外探测器性能研究 *

陈长虹 易新建 张 静 熊笔峰

(华中科技大学光电工程系, 湖北, 武汉, 430074)

摘要 用微电子工艺制备了 VO_2 溅射薄膜红外探测器, 在 296K 的环境温度中测试了该探测器对 8—12 μm 红外辐射的黑体响应率和噪声电压, 结果显示该探测器在调制频率为 30Hz 时可以实现探测率 $D^* = 1.89 \times 10^4 \text{ cmHz}^{1/2} \text{ W}^{-1}$, 热时间常数 $\tau = 0.011\text{s}$ 的非致冷红外探测.

关键词 测辐射热探测器、红外、二氧化钒、探测率、响应率.

CHARACTERIZATION OF UNCOOLED VO_2 -BASED THIN FILMS BOLOMETER *

CHEN Chang-Hong YI Xin-Jian ZHANG Jing XIONG Bi-Feng

(Department of Optoelectronic Engineering, Huazhong University
of Science & Technology, Wuhan, Hubei 430074, China)

Abstract An uncooled bolometer based on VO_2 thin films deposited by reactive ion-beam sputtering was fabricated. The noise and responsivity for the spectral range 8—12 μm were measured at 296K. At the chopper frequency of 30Hz, the device having a detectivity D^* of $1.89 \times 10^4 \text{ cmHz}^{1/2} \text{ W}^{-1}$ and a thermal time constant of 0.011s was realized.

Key words bolometer, infrared, vanadium dioxide, detectivity, responsivity.

引言

20世纪90年代中期红外探测技术发生了第二次革命, 发展了室温工作的红外焦平面阵列, 它克服了由低温致冷红外探测技术所带来的很多缺点。室温红外焦平面技术的发展, 将推动红外热像仪由低温致冷型向室温非致冷型、高价型向廉价型转变, 其结果将扩大该产品在军事及民用领域中的应用。

VO_2 薄膜在室温下的电阻温度系数为 -0.02 K^{-1} , 所制备的测辐射热探测器的 $1/f$ 噪声比同等条件下 YBaCuO 超导薄膜器件低一个数量级^[1], 且能够与 Si 半导体工艺兼容。由美国 Honeywell 技术中心以及 Amber 公司^[2,3]领先的 320×240 或 336×240 元 VO_2 微测辐射热红外焦平面阵列已引起世人瞩目, 国内对这一领域的研究才刚刚起步。本文在制备 VO_2 溅射薄膜的基础上, 应用微电子工艺制备了 8 元线列 VO_2 红外探测器, 在 296K 的环境温度

中测试了该探测器对 8—12 μm 红外辐射的黑体响应率以及噪声电压, 结果显示该探测器在调制频率为 30Hz 时可以实现探测率 $D^* = 1.89 \times 10^4 \text{ cmHz}^{1/2} \text{ W}^{-1}$, 热时间常数 $\tau = 0.011\text{s}$ 的非致冷红外探测。

1 理论

探测器的黑体响应率是指探测器输出电信号的基频电压的均方根值 V_r (开路), 或基频电流的均方根值(短路)与入射功率的基频分量的均方根值 P 之比, 表达式为

$$R_m = \frac{V_r}{P}, \quad (1)$$

黑体的辐射亮度 L 、有效发射率 ϵ 、绝对温度 T , 当其光栏孔直径为 D , 且光栏至被测探测器之间的距离为 d , 在绝对温度 T_0 的环境中, 入射到标称面积 A_0 的探测器上的净辐射功率为

* 国家高技术 863 基金资助项目

稿件收到日期 2000-06-06, 修改稿收到日期 2000-11-05

+ The project supported by the National High Technology 863 Program

Received 2000-06-06, revised 2000-11-05

$$P = \chi \pi (L - L_0) A_n \left(\frac{D}{2d} \right)^2, \quad (2)$$

式(2)中 χ 为调制因子, 对于基频分量的均方根值, 有 $\chi = \sqrt{2}/\pi$; L_0 为环境的辐射亮度. 根据 Planck 辐射定律, $(L - L_0)$ 的表达式为

$$L - L_0 = 2hc^2 \varepsilon \int_{\lambda_1}^{\lambda_2} \xi_\lambda \left(\frac{1}{\exp(hc/kT\lambda) - 1} - \frac{1}{\exp(hc/kT_0\lambda) - 1} \right) \frac{d\lambda}{\lambda^5}. \quad (3)$$

式(3)中 h 为普朗克常数, c 为真空中的光速, k 为玻耳兹曼常数, λ_0, λ_1 分别为辐射波段的上下限波长, ξ_λ 为窗口材料对波长 λ 光波的透过率函数.

测辐射热探测器的黑体响应率与偏置电流以及调制频率的关系为^[4,5]

$$R_{bb} = \frac{|\alpha| \varepsilon_b I R_b R_L}{G(R_b + R_L) \sqrt{1 + 4\pi^2 f^2 \tau^2}}, \quad (4)$$

式(4)中 α 为电阻温度系数 TCR, 定义 $\alpha = (1/R_b) (dR_b/dT)$; ε_b 为探测器的发射率; I 为偏置电流; R_b 为探测器的电阻; R_L 为负载电阻; G 为探测器的热导; f 为辐射信号的调制频率; τ 为探测器的热时间常数, 定义 $\tau = C/G$, 其中 C 为热容.

探测器单位带宽噪声的均方根电压为 V_s , 则探测率 D^* 的表达式为

$$D^* = \frac{R_{bb}}{V_s} \sqrt{A_n}. \quad (5)$$

2 探测器的制备与性能测试

应用微电子工艺把厚度为 200nm 的 VO₂ 溅射薄膜制备成单元器件结构如图 1 所示的 8 元线列探测器. VO₂ 溅射薄膜作为探测器光敏面的热敏电阻. 单元探测器光敏面的面积为 $10 \times 100 \mu\text{m}^2$. Ni-Cr 膜与 Au 膜作为欧姆接触层, 在室温时探测器阻值为 $400\text{k}\Omega$. 其中, 作为中间层的 Ni-Cr 膜的厚度为 50nm, Au 膜的厚度为 500nm. 测试过程中, 把标准黑体的温度调节为 873K, 环境温度为 296K. 由黑体

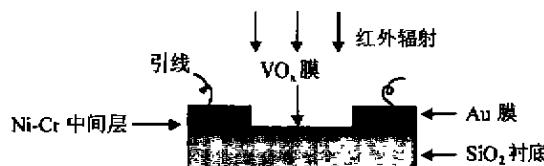


图 1 VO₂ 非致冷测辐射热探测器的结构图

Fig. 1 Structure diagram of VO₂ uncooled bolometer

输出的红外辐射经过 8-12μm 的红外透过窗口后入射到探测器的光敏面上, 调节探测器光敏面与黑体红外辐射的入射方向的夹角, 使探测器光敏面的法线与红外辐射入射方向的夹角小于 10°. 黑体光栏孔的直径为 5mm, 光栏孔与被测探测器的距离调节为 75mm. 调节负载电阻使其与探测器阻值相等.

3 结果与讨论

在不同的直流偏置条件下, 探测器的黑体响应率与红外辐射的调制频率的关系如图 2 所示. 由于调制器的限制, 频率低于 8Hz 的响应未能测出. 由图 2 中探测器的黑体响应率与调制频率的关系结果显示, 在相同的直流偏置下随着辐射信号调制频率的增大, 黑体响应率减小, 且黑体响应率与调制频率的关系与式(4)的理论结果相一致. 采用曲线拟合的方法, 热时间常数的计算结果为 0.011s.

通用调制频率为 30Hz, 探测器的单位带宽噪声电压的均方根值与直流偏置电流的关系如图 3 所

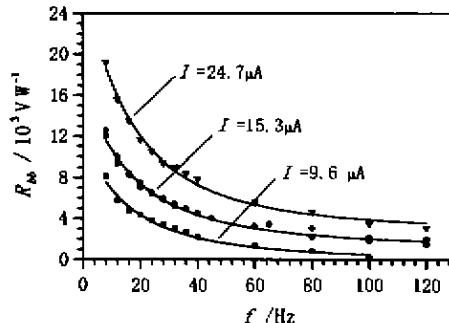


图 2 不同直流偏置电流对应的黑体响应率与调制频率的关系

Fig. 2 Blackbody responsivity dependence on chopper frequency at different DC bias current

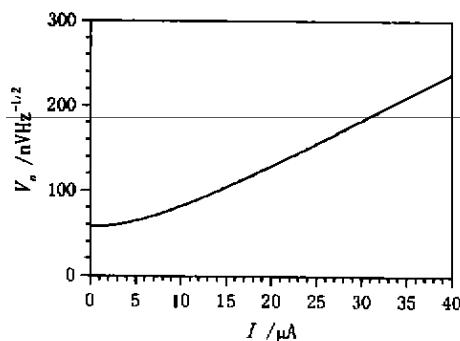


图 3 单位带宽噪声的均方根电压与直流偏置电流的关系

Fig. 3 RMS noise voltage dependence on DC bias current

示。探测器的黑体响应率、探测率与直流偏置电流的关系如图4所示,图4中所示的黑体响应率、探测率与直流偏置电流的变化关系结果显示,当偏置电流小于临界值时,响应率随着偏置电流的增大而增大,且响应率与偏置电流呈近似线性关系。当偏置电流大于临界值时,响应率随着偏置电流的增大反而减小,其原因是由于探测器所消耗电功率随着偏置电流的增大而增大,这样引起 VO_2 薄膜热敏电阻温升的增加,最终导致 VO_2 薄膜的电阻温度系数的减小所致。且在偏置电流为 $20\mu\text{A}$ 附近时,其探测率为最大,最大值为 $1.89 \times 10^5 \text{ cmHz}^{1/2}\text{W}^{-1}$ 。

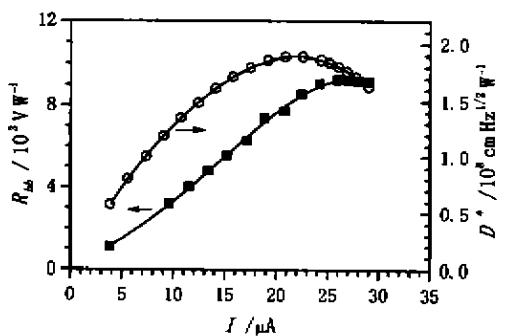


图4 黑体响应率、探测率与
直流偏置电流的关系

Fig. 4 Blackbody responsivity and
detectivity dependence on DC bias current

4 结语

当红外辐照的调制频率为30Hz时,通过该探测器对 $8-12\mu\text{m}$ 红外辐射的黑体响应率、噪声电压的测试以及探测率 D^* 值的计算,证实该探测器可以实现探测率 D^* 为 $1.89 \times 10^5 \text{ cmHz}^{1/2}\text{W}^{-1}$ 、热时间常数 $\tau=0.011\text{s}$ 的 $8-12\mu\text{m}$ 红外波段的非致冷红外探测。

REFERENCES

- [1] Jahanzeb A, Travers C M, Cehk-Butler Z. A semiconductor YBaCuO microbolometer for room temperature IR imaging. *IEEE Trans. Electron Devices*, 1997, **44**: 1795—1801
- [2] Herring R J, Howard P E. Design and performance of the ultra 320×240 uncooled focal plane array and sensor. *SPIE*, 1996, **2746**: 2—12
- [3] Jerominek H, Picard F, Swart N R, et al. Micromachined uncooled VO_2 -based IR bolometer arrays. *SPIE*, 1996, **2746**: 60—71
- [4] Liddiard K C. Thin-film resistance bolometer IR detectors. *Infrared Phys.*, 1984, **24**: 57—64
- [5] Sedky S, Fiorini P, Baert K, et al. Characterization and optimization of infrared poly SiGe bolometers. *IEEE Trans. Electron Devices*, 1999, **46**: 675—681